

Sony VAIO X: disassemblaggio

- Ultima modifica: Giovedì, 19 Novembre 2009 10:24

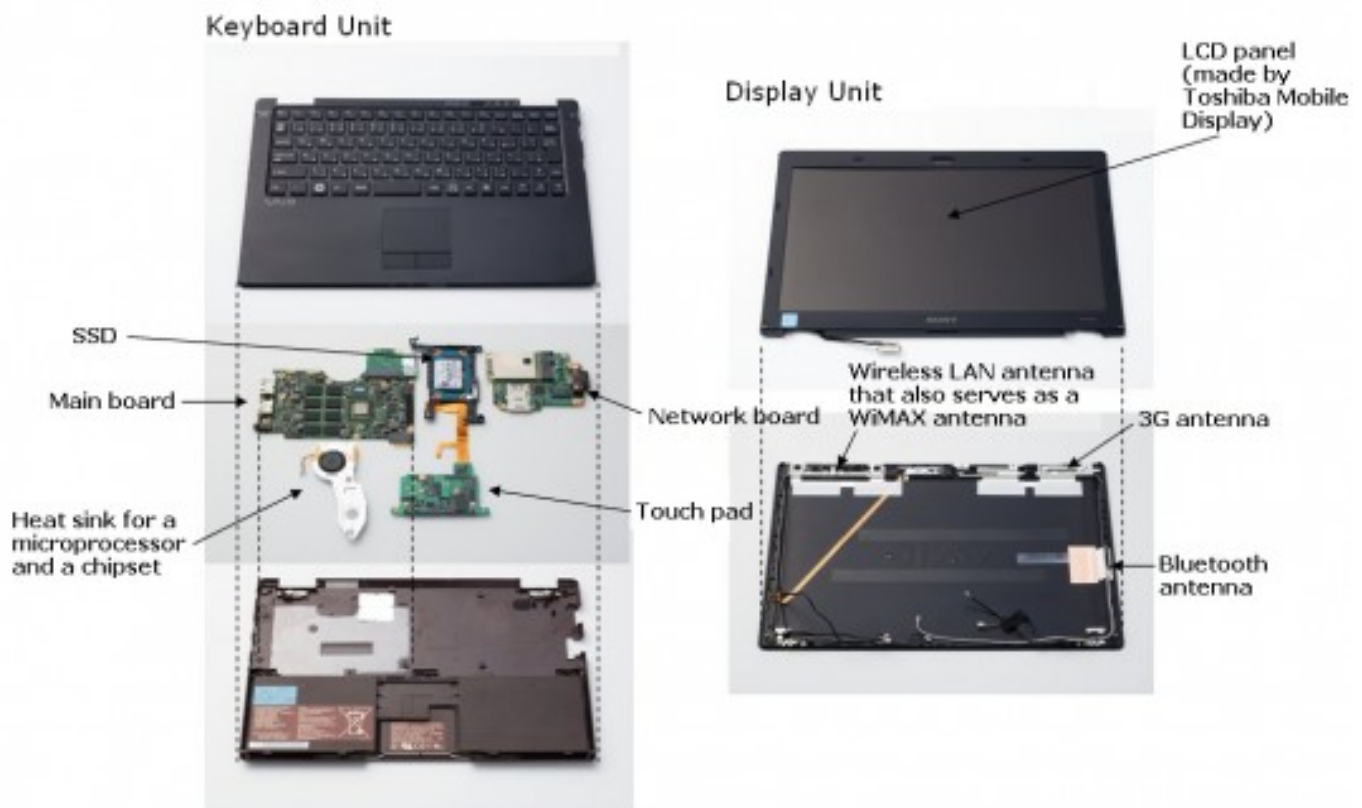
Pubblicato: Giovedì, 19 Novembre 2009 02:00

Scritto da Daniele Angellotti



Uno sguardo all'unboxing del Sony VAIO X e uno zoom sull'assemblaggio e sui suoi componenti hanno rivelato un enorme lavoro di ingegneria. Di seguito tutti i dettagli.

Sony VAIO X è una delle ultime fatiche del produttore giapponese lanciato [in anteprima in occasione dell'IFA 2009](#) di Berlino. Si tratta di un notebook dallo spessore di **appena 13,9 millimetri**, equipaggiato con processori Intel Atom e display retroilluminato a LED.



La confezione, piuttosto semplice esternamente, appare leggera e poco voluminosa, sia perché queste sono le caratteristiche del [VAIO X](#), ma anche per l'assenza di manuali cartacei ingombranti. A titolo di esempio, il package potrebbe essere confrontato con quello del **MacBook di Apple** anche se, a prima vista, potrebbe dare l'impressione di una soluzione a basso costo. E' possibile notare, sin da subito, un primo adesivo che conferma la presenza del **software McAfee antivirus** all'interno del sistema e un altro che specifica l'equipaggiamento con una **unità a stato solido della SanDisk**.

Sony VAIO X: disassemblaggio

- Ultima modifica: Giovedì, 19 Novembre 2009 10:24

Pubblicato: Giovedì, 19 Novembre 2009 02:00

Scritto da Daniele Angellotti

Aperta la confezione, si osserva che lo spazio è suddiviso in **due scatole principali**, una di dimensioni maggiori per ospitare la manualistica e i CD con i vari software e driver, l'altra che contiene l'alimentatore. Al di sotto di queste si trova il notebook, avvolto da un velo di materiale protettivo, sebbene non particolarmente robusto.

Se l'unboxing del [Sony VAIO X](#) appare, tutto sommato, in linea con quello relativo a molti prodotti sul mercato, quello che invece stupisce piacevolmente è il modo in cui i progettisti hanno integrato i vari componenti all'interno del notebook stesso. Un ingegnere, appartenente a quanto pare ad un'azienda concorrente, [ha avuto la possibilità di analizzare da vicino](#) l'opera dei colleghi Sony.

Uno degli aspetti che confermano l'estrema cura del produttore durante le varie fasi di sviluppo, è il **montaggio dei vari componenti su un solo lato della piastra madre**, operazione che riduce l'ingombro finale ma sicuramente più difficile dal punto di vista tecnico. Il risultato finale ha confermato che, sebbene i prodotti della linea VAIO, ed in particolare della serie X, siano mediamente più costosi pur presentando specifiche tecniche in linea con il mercato, la qualità costruttiva è ai **massimi livelli**.